



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

**«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ»**

НАУКА • ОБРАЗОВАНИЕ • ИННОВАЦИИ

ГИБКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

III Российская научно-техническая конференция
с международным участием

12 - 13 ноября 2015

12 – 13 ноября 2015 г. в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) в рамках IV Научно-практического форума «Стратегическое партнерство вузов и предприятий высокотехнологичных отраслей» пройдет Российская научно-техническая конференция «ГИБКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА». К участию приглашаются вузы, организации РАН, научно-исследовательские и промышленные предприятия.

Организатор конференции:

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при участии ОАО «Росэлектроника», ООО «Межвузовский центр прототипирования и контрактного производства микро- и нанотехники»,

Адрес оргкомитета: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5, к. 5, пом. 5157.

Тел/факс: +7-812-234-27-57, +7-812-234-16-82;

e-mail: cmid_leti@mail.ru

Контактные лица:

Афанасьева Ольга Владимировна,
Сараева Анна Николаевна

Рабочие языки:

русский, английский

Тематические направления:

1. Материалы для струйных и матрично-трафаретных печатных микротехнологий.
2. Гибкие многослойные гетерогенные и 3D-субстраты.
3. Струйные и зондовые печатные микро- и нанотехнологии.
4. Матрично-трафаретные и импринт микро- и нанотехнологии.
5. Технологии 3D микро- и наноформообразования.
6. 2D- и 3D-микросборка.
7. Микроустройства сенсорики, моторики, энергетики.
8. Мультидисциплинарные и гетерогенные интегрированные микро- и наносистемы (лаборатории-на-чипе, «умная» одежда, искусственные органы, робототехнические и бионические микросистемы).
9. Оборудование, программные средства и технологические маршруты для производства изделий гибкой электроники.

Программа работы конференции и ее секций будет сформирована после поступления тезисов докладов.

В рамках Конференции будет работать Выставка. Стоимость экспозиционного места площадью (4X2 кв.м) составляет 30 000 р. По согласованию с оргкомитетом экспоненты могут провести презентации продукции и услуг.

Порядок оформления документов:

Заявки на участие в конференции, а также тезисы докладов в комплекте с экспертным заключением о возможности публикации в открытой печати принимаются до 28 октября 2015 г.. Заявка на участие и тезисы докладов должны быть оформлены в соответствии с требованиями, представленными на web-сайте организатора www.eltech.ru.

К началу конференции планируется выпустить печатный сборник тезисов докладов, а по окончании – электронный сборник докладов. Формы докладов – аудиторная и стендовая.

Оргвзнос участника составляет 3000 р. (в том числе НДС 457р.63 к.) и обеспечивает:

- участие во всех заседаниях конференции;
- публикацию тезисов докладов ;
- комплект раздаточных материалов;
- экземпляр сборника тезисов ;
- полную информационную поддержку;
- кофе-брейки.

Банковские реквизиты для оргвзноса:

ООО «МЦКП»:

ИНН 7813210977, КПП 781301001

197022, Санкт-Петербург,

ул. Проф. Попова, д. 37, лит.А.

ОГРН 1147847551213.

40702810002100018852 в ОАО АКБ «Авангард»,
БИК 044525201

к/с 3010181000000000201.

В платежном поручении указать:

- в графе «Назначение платежа» – Оргвзнос за участие в конференции «Гибкая электроника» и ФИО участника;
- в графе «Сумма» – сумму оргвзноса со словами: «в том числе НДС 18%».

**Окончание регистрации
и приема тезисов докладов
28 октября 2015 г.**



www.eltech.ru
(812) 234-16-82
e-mail: cmid_leti@mail.ru

